

Materialfreigaben

CompactFloor[®] PRO 12

Achtung: CompactFloor[®] PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. TIPP: Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdielen	22 mm Stabparkett und Massivholzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	PCI PAR 365						
Entkopplung	nicht erforderlich						
Bei Bedarf	Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI VG 5					
	Ausgleich	PCI HSP 34 vorher mit PCI VG 2, 1:2 mit Wasser verdünnt, grundieren					
Grundierung	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI VG 5						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug			Naturstein			
	Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm			Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm			
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	PCI Nanofug Premium			PCI Carrafug			
Klebstoff	PCI Flexmörtel S2 / PCI Flexmörtel S2 Rapid			PCI Carrament			
Entkopplung / Aussteifung	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI Pecilastic U oder PCI Polysilent						
Bei Bedarf	Abdichtung in Feuchträumen	PCI Lastogum (Klasse: A0), PCI Seccoral (Klasse: A0, A)					
	Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich					
	Ausgleich	PCI Periplan Extra Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist anstelle des PCI Gisogrund unter dem Ausgleich die folgende Grundierung zu verwenden: PCI Gisogrund 404, 1:2 mit Wasser verdünnt, grundieren					
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	PCI Gisogrund, 1:1 mit Wasser verdünnt						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge		PVC/CV Beläge Designbeläge		Nadelvlies		
	PCI UKL 302 oder PCI TKL 315		PCI PKL 326		PCI TKL 315		
Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich						
Ausgleich	PCI HSP 34 Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: PCI VG 2, 1:2 mit Wasser verdünnt						

* Rücksprache mit PCI Anwendungstechnik